

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC6216DxxxPR-G  
標準質量: 53 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.617	シリコン	11600	7440-21-3
リードフレーム	24.392	銅	460200	7440-50-8
	0.016	錫	300	7440-31-5
	0.218	銀	4100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.126	銀	2400	7440-22-4
	0.032	エポキシ	600	—
ボンディングワイヤ	0.023	金	400	7440-57-5
封止樹脂	23.500	熔融シリカ	443400	60676-86-0
	1.917	エポキシ樹脂	36200	—
	1.384	フェノール樹脂	26100	—
	0.375	金属水酸化物	7100	—
端子メッキ	0.400	錫	7500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。